



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



UNDERLAY SR

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

- ✓ СНИЖАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
- ✓ ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ✓ ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ
- ✓ ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ
- ✓ ПОЛИЭФИРНЫЙ СОСТАВ



UNDERLAY SR



РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Подложка из полиэфирного материала. является армирующим материалом и используется при укладке клеевого паркета или массивной доски. Благодаря армирующей структуре полиэфирного волокна превосходно снижает напряжение возникающее между основанием и деревянным напольным покрытием, а также создаёт стабильный слой, разделяющий различные по свойствам материалы. Помогает увеличить технические характеристики основания и закрыть нитевидные трещины. Усиливает шумоизоляцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Нанесение

С помощью шпателя Lechner n.4



Цвет

Светло - зеленый



Плотность материала

180 г/м²



Толщина

1,25 мм



Ширина

1 м



Максимальная предельная прочность

700 LD (DIN EN 29073.3) N/5 cm

480 TD (DIN EN 29073.3) N/5 cm



Растяжение при максимальной предельной прочности

30.0 LD (DIN EN 29073.3) %

36.0 TD (DIN EN 29073.3) %



Вид упаковки

рулон 50 м²

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

UNDERLAY SR подходит для любых видов минеральных оснований в том числе для полов с подогревом. Основание должно быть ровным, чистым, постоянно сухим, устойчивым и не иметь физических повреждений, трещин, загрязнений и веществ, препятствующих приклеиванию. Виды оснований: цементные, ангидритовые, основания обработанные выравнивающей смесью, фанера, ОСП, ДСП и другие варианты оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительно загрунтуйте поверхность материалами Lechner (Primer PU/Primer PU 150 Speed/Eroprimer). Для приклеивания подложки UNDERLAY SR используйте реактивные 2K клеи такие, как Legnopol 2000 / Sipol и 1K SMP BOND/ SMP 200. Используйте один и тот же вид клея как для приклеивания подложки к основанию, так и для монтажа любого деревянного напольного покрытия на подложку UNDERLAY SR. Виды покрытий: штучный паркет, массивная доска, паркетная доска и инженерная доска без ограничения по размерам. Зубчатым шпателем равномерно по всей поверхности нанесите клей на подготовленную стяжку. Укладывайте подложку в перпендикулярном направлении к укладываемому паркету и убедитесь в том, чтобы края подложки плотно прилегали к друг другу, после этого обязательно прикатайте валиком 50–70 кг. Время сушки 20-24 ч. Расход клея 800 г/м².

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разверните из заводской упаковки напольное покрытие за несколько часов до укладки, разложив на полу для ослабления остаточного напряжения и приспособления материала к условиям помещения. Температура в помещении 22-25 С, влажность не более 70 %.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта соблюдайте законодательство страны применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержание этого листа заменяет и заменяет содержание предыдущего издания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация должна осуществляться в соответствии с государственным, федеральным и местным законодательством. Не допускайте попадания продукта в канализацию, водосток или почву.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.